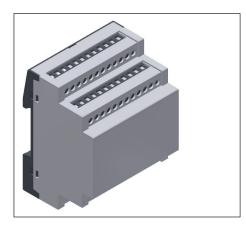
Isolierstoffgehäuse KU 4589 nach DIN 43 880 für Einbau in Verteilungen 55 mm Einbautiefe





Ihre Vorteile

- modular und flexibel
- maximale Platzverhältnisse
- variable Anschlusstechnik
- individuelle Anpassung nach Kundenwunsch möglich

Merkmale

- Breite 70 mm
- Nenntiefe 53 mm für Tiefenmaß max. 55 mm nach DIN 43880
- Gehäuseausführungen wahlweise
 - klemmenlos
 - mit Leiterplattenklemmen
 - mit steckbaren Schraubklemmen
 - mit steckbaren Federkraftklemmen
 - mit verschiedenen Klemmen kombiniert
- geeignet zur Aufnahme von bis zu zwei waagrechten Leiterplatten mit Klemmen und zusätzlicher Leiterplatte für Display oder Bedienelemente in der Gehäusefront; wahlweise zur Aufnahme von bis zu 8 senkrechten Leiterplatten mit Klemmen
- Gehäuseöffnungen für Anschlussklemmen, Bedienelemente und Schnittstellen KNX und RJ45 auf Anfrage
- Bodenplatte wahlweise mit Seitenwänden zur Aufnahme von Leiterplattenbaugruppen

Technische Daten

Bestellbezeichnung: UI geschlossen: 0066462 Leiterplattenklemme: 0066463 steckbare Schraubklemme: 0066464 steckbare Federkraftklemme: 0066675

Außenmaße: 70 x 90 x 60

Gehäusematerial:

Haube: PC (UL) Lichtgrau RAL 7035 PC (UL) Tiefschwarz RAL 9005 Bodenplatte

Temperaturbeständigkeit		PC (UL)
nach UL 746 B:		115 °C
nach Vicat		
ISO 306	Meth. B:	146 °C
nach ISO 75-2	(1,8 MPa):	123 °C
	(0,45 MPa):	142 °C

zulässige max. Verlustleistung: 8 W für freistehendes Gehäuse

ISO 554 bei Normalklima 23/50-1

spezifischer thermischer

 $R_{th} = 8 K/W$ Widerstand:

Brennverhalten

nach UL 94: Alle Gehäusematerialien: V-0

Anzahl der Klemmen: 48; Minderbestückungen auf Anfrage

Gehäusebefestigung: EN 60 715 Schnappbefestigung auf Hutschiene

Kriechstromfestigkeit IEC 60 112

PC: CTI 225

☐ Isolierstoff III a

Gehäuseoberteil IP 40 Schutzart: IEC 60 529

Bodenplatte IP 30

(Anschlussöffnungen IP 20)

Beschriftungsfeld: 69 x 41,5 mm

Leiterplatte: siehe Leiterplattenzuschnitte

Leiterplattenhalterung, waagrecht: Schraubbefestigung an der Bodenplatte und / oder

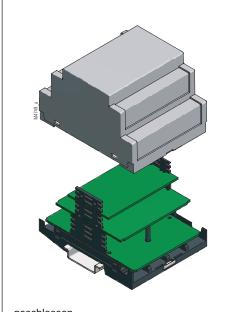
über die Seitenwände der Bodenplatte

Leiterplattenhalterung, senkrecht: Führungen in der Haube

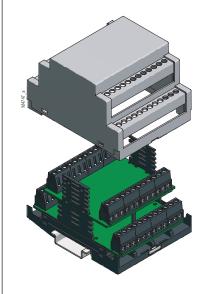
Weitere Informationen finden Sie in der **Broschüre** Klemmenübersicht G02

1

Explosionszeichnungen

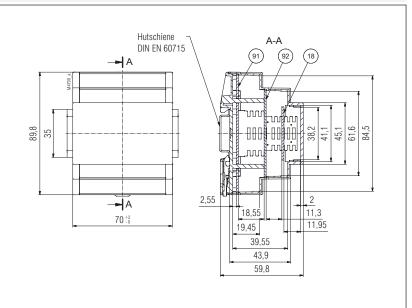


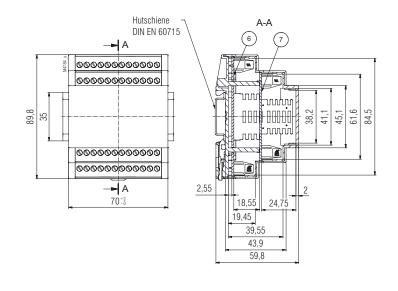
geschlossen



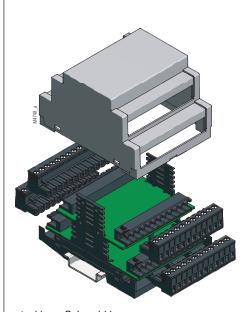
Leiterplattenklemme

Maßbilder

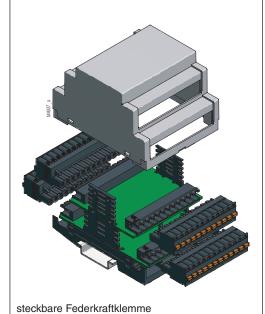




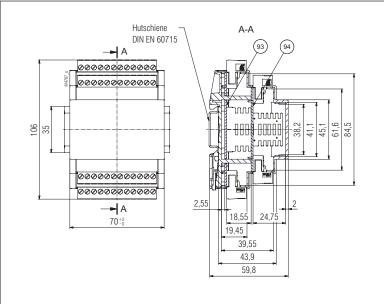
Explosionszeichnungen

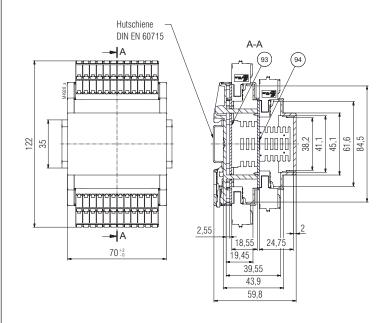


steckbare Schraubklemme

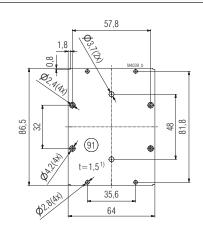


Maßbilder

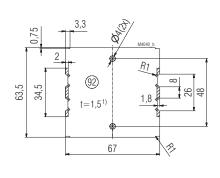




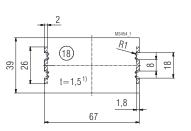
Leiterplattenzuschnitte



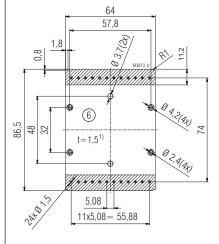
Leiterplatte in LP-Position Boden für geschlossenes bzw. aufgefrästes Gehäuse



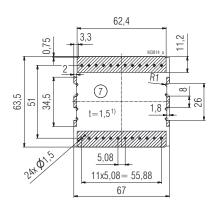
Leiterplatte in LP-Position Mitte für geschlossenes bzw. aufgefrästes Gehäuse



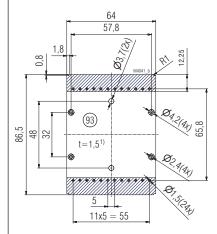
Leiterplatte in LP-Position Front für geschlossenes bzw. aufgefrästes Gehäuse



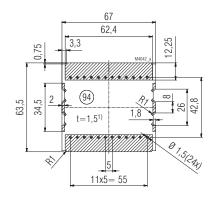
Leiterplatte in LP-Position Boden für 2 x 12-polige Leiterplattenklemmen



Leiterplatte in LP-Position Mitte für 2 x 12-polige Leiterplattenklemmen



Leiterplatte in LP-Position Boden für 2 x 12-polige Stiftleisten (steckbare Schraubklemmen bzw. steckbare Federkraftklemmen)



Leiterplatte in LP-Position Mitte für 2 x 12-polige Stiftleisten (steckbare Schraubklemmen bzw. steckbare Federkraftklemmen)

Sperrfläche

1) Toleranz nach DIN EN 60 249-2-4; Allgemeintoleranz: PERFAG 2 E Löcher ø 2,4 bei Bedarf zum Anschrauben an die Bodenplatte mit Zylinderschrauben ISO 1207 M2x4